

**1.重要提示**  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。  
公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	丁燕	证券事务代表
姓名	蒋勇		
电话	0513-85058919		0513-85058919
传真	0513-85058929		0513-85058929
电子信箱	infoc_stock@tfgu-ni.com		infoc_stock@tfgu-ni.com

**2.主要财务数据及股东变化**  
**(1)主要财务数据**  
公司是否被审计:否  
□是 □否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,110,155,104.23	978,834,124.12	13.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,125,221.20	49,414,980.36	70.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,490,527.39	35,730,050.38	2.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,256,130.60	86,880,992.28	11.94%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43%
加权平均净资产收益率	2.98%	2.17%	68.1%
总资产(元)	5,516,680,527.31	3,955,625,297.76	39.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,699,204,396.55	2,264,489,470.95	64.53%

**(2)前10名普通股股东持股情况表**

报告期末普通股股东总数	47,377
-------------	--------

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	数量
南通富士微电子集团有限公司	境内非自然人	31.09%	232,590,400	0	质押	55,100,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	21.38%	159,933,600	0		0
华芯信托有限责任公司	境内法人	2.19%	16,359,447	0		0
山证证券股份有限公司	境内法人	1.62%	12,242,473	0		0
国联安基金-工商银行-国联安-润心-定期定额22号资产管理计划	境内自然人	1.37%	10,215,081	0		0
国联安基金-工商银行-国联安-润心-定期定额22号资产管理计划	境内法人	1.21%	9,831,029	0		0
国联安基金-工商银行-国联安-润心-定期定额22号资产管理计划	其他	0.89%	6,682,000	0		0
国联安基金-农业银行-国联安-润心-定期定额22号资产管理计划	其他	0.76%	5,238,095	0		0
李安基金-民生银行-常州投资管理	其他	0.62%	4,623,657	4,623,657		0
李安基金-民生银行-常州投资管理	其他	0.62%	4,608,294	4,608,294		0

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

**(3)前10名优先股股东持股情况表**

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(4)控股股东或实际控制人变更情况**

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

**3.管理层讨论与分析**

**(1)概述**

2015年上半年,中国集成电路产业在设计业、制造业快速增长带动下持续扩张。根据中国半导体行业协会统计,2015年上半年,中国集成电路产业销售额1,591.6亿元,同比增长18.9%。其中,封装测试业销售额645.5亿元,同比增长10.5%。

2015年,是公司实现销售收入“三年翻一番”宏伟目标的开局之年。上半年,公司上下团结一心,一着不让,在市场开拓、技术创新、规模扩大、人才建设等方面均取得了良好成绩,保证了公司经营效益的持续稳定增长。

1.抢抓市场机遇,订单大幅增长。

(一)客户集中度进一步提高。公司80%的业务量集中在国内外知名的22个大客户上,占客户数量的12%;

2.先进封装产品增长迅猛。BGA、QFN产品产销量大幅增长,特别是圆片级产品经过几年的蓄力,上半年增长幅度超过50%,成为新的增长点;

3.加强先进封装市场开拓的同时,加强了市场有较大需求潜力的传统产品市场的开拓,LPC产量、销售收入连创新高;

4.市场影响力不断增强。通过建立专门的TPM团队,加强与客户的沟通与联系,举办了多次“心与芯的相融”客户联谊活动,重点推荐了公司圆片级封装和倒装技术,使更多国内外客户对公司技术、质量和售后服务有了进一步了解和肯定。

(二)突出市场导向作用,加快创新产品研发与转化

1.成功建成了国内首条12英寸28纳米先进封装制程生产线,4月份实现批量生产,成功应用于国内4G品牌手机,良率达99.9%,达到国际先进水平,获得了业内领导、专家及客户的高度评价;

2.“02”专项有序推进。上半年公司获得国家科技重大专项(“02”专项)项目(课题)江苏省配套经费998.91万元。“02”多个项目课题的内部验收准备工作正在进行中;

3.知识产权工作取得新进步。上半年,公司申请专利102件,其中发明专利申请21件,同时获得专利权74件,包含美国发明专利1件、中国发明专利17件、中国实用新型专利5件。

(三)做大产业规模,促进集团化发展

围绕“三年翻一番”的目标,确定了南通崇川厂、南通苏通产业园厂、合肥厂“三个基地”建设的规划部署。苏通园区工厂目前已完成60%的土地施工进度,建设正在紧锣密鼓进行,合肥项目各项准备工作正在有序开展。

**证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2015-059**  
**债券代码:112222 债券简称:14荣盛债**

## 荣盛石化股份有限公司关于2014年公司债券2015年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)2014年公司债券(以下简称“14荣盛债”或“本期债券”)将于2015年8月28日支付2014年8月28日至2015年8月27日期间的利息7,000元(含税)。

本次付息的具体日期为2015年8月27日,凡在2015年8月27日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

一、本期债券基本情况

1.债券名称:荣盛石化股份有限公司2014年公司债券

2.债券简称:14荣盛债

3.债券代码:112222

4.债券期限:本期债券期限为3年期,本期债券附债券存续期的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5.发行规模:人民币10亿元

6.发行价格:人民币100元/张

7.债券利率:本期债券票面利率为7.00%,在债券存续期限内前2年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未提前偿付部分债券在存续期满后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上上调基点,在债券存续期限内1年固定不变。

8.债券起息日、付息日、付息方式:

(1)起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券计息期限内每年8月28日为该计息年度的起息日。

(2)付息日:在本期债券的计息期限内,每年8月28日为上一计息年度的付息日。如法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

(3)还本付息方式:在本期债券的计息期限内,每年付息一次;投资者放弃回售选择权,则至2017年8月28日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2016年8月28日兑付,未回售部分债券的本金至2017年8月28日兑付。如法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

9.信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

10.担保情况:本期债券无担保。

11.上市时间和地点:本期债券于2015年2月5日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易。

12.保荐人、主承销商、债券受托管理人:国信证券股份有限公司

13.中国结算深圳分公司、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

二、本次债券付息方案

本期债券票面利率为7.00%,本次付息每10张“14荣盛债”派发利息人民币70.00元(含税)(税后个人、证券投资基金持有者取得的本期每10张派发利息为56.00元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为63.00元。

关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下:

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,所得税率为利息总额的20%,根据《国家税务总局

**证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-064**  
**深圳市英威腾电气股份有限公司关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采取自主行权方式的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2015年7月29日审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,公司首次授予的股票期权第二个行权期采取自主行权方式,公司自主行权安排如下:

一、第二期可行权起始日期:2015年8月24日,第二期可行权到期日:2016年7月1日。

二、二期期权代码:037630;期权简称:威腾LC2;行权价格:4.738元。

公司首次授予的股票期权可行权期数为3期,本次行权为第2期行权,本次行权可行权涉及人数共199人,截至申请日本期可行权人数62,954,162股。

公司自主行权办法为:公司为国信证券股份有限公司、承办券商已在业务承诺书中承诺其与公司和激励对象提供的自主行权方式、业务系统完全符合自主行权业务规范及相关法律法规的要求。

三、可行权日

可行权日必须为工作日,但不得在下列期间内行权:

1.公司定期报告公告前30日至公告后2个工作日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原财务报告公告日前30日起算;

2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个工作日内;

3.重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

4.其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日;

5.上述股权激励事宜,需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权有效期内自行完成行权,有效期届满,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

四、公司就选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明:公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权方式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

五、参与行权的董事、高管承诺自授权之日起6个月内不出卖所持全部股份(含行权所获股份和其他股份)。参与公司股票激励的高级管理人员已承诺,严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

六、公司将定期报告(包括年度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象持有自主行权模式股票期权数量、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
董事会  
2015年8月20日

# 南通富士通微电子股份有限公司

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2015-053

## 2015 半年度报告摘要

(四)员工队伍不断扩大,人才引进步伐加快  
上半年,公司共引进高端人才22名,招募本科及以上学历大学生186人,不仅为公司实现销售收入翻番目标提供了人力资源保障,同时也为助力公司加快集团化发展,加快技术创新与成果产业化应用增加了人才储备。

(五)成功实施非公开发行,夯实发展资金基础  
上半年,公司完成了非公开发行股票工作,成功募集资金12.8亿元,为公司在技术升级的基础上扩大生产规模,优化产品结构,增强竞争优势,奠定了坚实的资金基础。

(二)主营业务分析

概述

公司主营业务为集成电路封装测试。2015年上半年,以智能终端为主的产品市场需求持续旺盛,公司坚持以市场为导向,新产品、新工艺取得突破进入收获期,公司产品销售额持续增长,效益进一步释放。报告期内,公司实现营业收入111,015.51万元,同比增长13.42%;利润总额9,333.64万元,同比增长6.32%;归属于上市公司股东的净利润98,412.52万元,同比增长70.24%。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,110,155,104.23	978,834,124.12	13.42%	不适用
营业成本	839,454,215.71	800,137,956.83	7.39%	不适用
销售费用	6,473,553.85	5,058,762.28	27.97%	不适用
管理费用	180,187,376.36	106,570,149.60	69.08%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	16,775,053.14	15,039,540.80	11.54%	不适用
所得税费用	9,211,176.22	6,704,928.83	37.38%	主要系本期利润增加所致。
研发投入	114,238,739.84	37,196,013.10	207.13%	主要系本期加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	97,256,130.60	86,880,992.28	11.94%	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,847,312.23	-140,324,272.38	不适用	主要系报告期内加大了设备投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,565,488,320.75	-35,178,327.15	不适用	主要系报告期内公司实施非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	287,793,527.87	-86,083,051.24	不适用	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
资产减值损失	8,411,231.17	5,659,132.79	43.86%	主要系计提坏账损失增加所致。
营业外收入	54,299,470.54	20,280,899.70	160.79%	主要系本期内部实施的政府补助本期到账所致。
营业外支出	1,833,599,690.87	561,141,820.01	228.82%	主要系本期内部实施非公开发行股票募集资金所致。
应缴税费	1,058,908,989	16,536,991.78	-35.98%	主要系本期收到的银行承兑汇票有所减少。
其他流动资产	110,793,134.86	54,887,722.18	101.85%	主要系原材料、机器设备采购等递延所得税资产增加。
在建工程	228,286,507.48	161,654,638.56	41.22%	主要系本期在建设备增加和苏通产业园项目建设所致。
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	119,900,000.00	-44.95%	主要系一年内到期长期借款分期偿还所致。
长期借款	397,755,600.00	152,537,000.00	161.07%	主要系本期内部实施非公开发行股票募集资金所致。
资本公积	2,250,652,714.06	1,098,371,326.28	104.91%	主要系本期内部实施非公开发行股票募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划持续到报告期末的情况。

(三)主营业务分析

概述

公司主营业务为集成电路封装测试。2015年上半年,以智能终端为主的产品市场需求持续旺盛,公司坚持以市场为导向,新产品、新工艺取得突破进入收获期,公司产品销售额持续增长,效益进一步释放。报告期内,公司实现营业收入111,015.51万元,同比增长13.42%;利润总额9,333.64万元,同比增长6.32%;归属于上市公司股东的净利润98,412.52万元,同比增长70.24%。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,110,155,104.23	978,834,124.12	13.42%	不适用
营业成本	839,454,215.71	800,137,956.83	7.39%	不适用
销售费用	6,473,553.85	5,058,762.28	27.97%	不适用
管理费用	180,187,376.36	106,570,149.60	69.08%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	16,775,053.14	15,039,540.80	11.54%	不适用
所得税费用	9,211,176.22	6,704,928.83	37.38%	主要系本期利润增加所致。
研发投入	114,238,739.84	37,196,013.10	207.13%	主要系本期加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	97,256,130.60	86,880,992.28	11.94%	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,847,312.23	-140,324,272.38	不适用	主要系报告期内加大了设备投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,565,488,320.75	-35,178,327.15	不适用	主要系报告期内公司实施非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	287,793,527.87	-86,083,051.24	不适用	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
资产减值损失	8,411,231.17	5,659,132.79	43.86%	主要系计提坏账损失增加所致。
营业外收入	54,299,470.54	20,280,899.70	160.79%	主要系本期内部实施的政府补助本期到账所致。
营业外支出	1,833,599,690.87	561,141,820.01	228.82%	主要系本期内部实施非公开发行股票募集资金所致。
应缴税费	1,058,908,989	16,536,991.78	-35.98%	主要系本期收到的银行承兑汇票有所减少。
其他流动资产	110,793,134.86	54,887,722.18	101.85%	主要系原材料、机器设备采购等递延所得税资产增加。
在建工程	228,286,507.48	161,654,638.56	41.22%	主要系本期在建设备增加和苏通产业园项目建设所致。
一年内到期的非流动负债	66,000,000.00	119,900,000.00	-44.95%	主要系一年内到期长期借款分期偿还所致。
长期借款	397,755,600.00	152,537,000.00	161.07%	主要系本期内部实施非公开发行股票募集资金所致。
资本公积	2,250,652,714.06	1,098,371,326.28	104.91%	主要系本期内部实施非公开发行股票募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划持续到报告期末的情况。

(三)主营业务分析

概述

公司主营业务为集成电路封装测试。2015年上半年,以智能终端为主的产品市场需求持续旺盛,公司坚持以市场为导向,新产品、新工艺取得突破进入收获期,公司产品销售额持续增长,效益进一步释放。报告期内,公司实现营业收入111,015.51万元,同比增长13.42%;利润总额9,333.64万元,同比增长6.32%;归属于上市公司股东的净利润98,412.52万元,同比增长70.24%。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,110,155,104.23	978,834,124.12	13.42%	不适用
营业成本	839,454,215.71	800,137,956.83	7.39%	不适用
销售费用	6,473,553.85	5,058,762.28	27.97%	不适用
管理费用	180,187,376.36	106,570,149.60	69.08%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	16,775,053.14	15,039,540.80	11.54%	不适用
所得税费用	9,211,176.22	6,704,928.83	37.38%	主要系本期利润增加所致。
研发投入	114,238,739.84	37,196,013.10</		